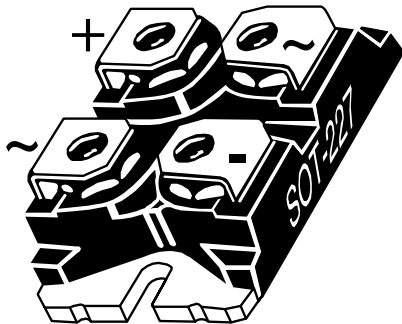
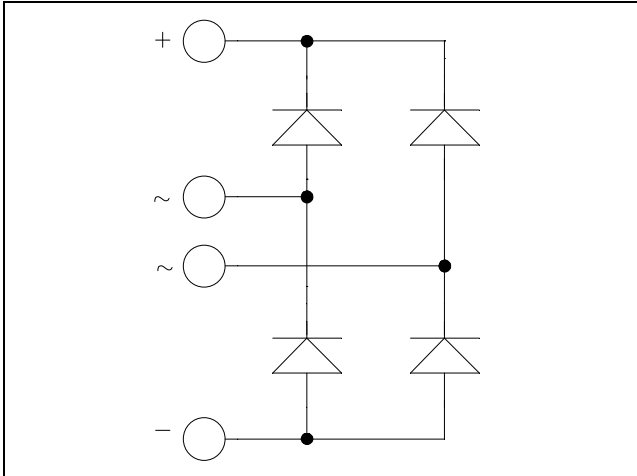


ISOTOP[®] Fast Diode Full Bridge Power Module

$V_{RRM} = 600V$
 $I_F = 30A @ T_c = 80^{\circ}C$



Application

- Switch mode power supplies rectifier
- Induction heating
- Welding equipment
- High speed rectifiers

Features

- Ultra fast recovery times
- Soft recovery characteristics
- High blocking voltage
- High current
- Low leakage current
- Very low stray inductance
- High level of integration
- ISOTOP[®] Package (SOT-227)

Benefits

- Outstanding performance at high frequency operation
- Low losses
- Low noise switching
- Direct mounting to heatsink (isolated package)
- Low junction to case thermal resistance
- RoHS Compliant

Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Max ratings	Unit		
V_R	Maximum DC reverse Voltage	600	V		
V_{RRM}	Maximum Peak Repetitive Reverse Voltage				
$I_{F(AV)}$	Maximum Average Forward Current	Duty cycle = 50%	$T_C = 25^{\circ}C$	60	A
			$T_C = 80^{\circ}C$	30	
I_{FSM}	Non-Repetitive Forward Surge Current	8.3ms	$T_J = 45^{\circ}C$	320	



CAUTION: These Devices are sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed. See application note APT0502 on www.microsemi.com

All ratings @ $T_j = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Electrical Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
V_F	Diode Forward Voltage	$I_F = 30\text{A}$		1.8	2.2	V
		$I_F = 60\text{A}$		2.2		
		$I_F = 30\text{A}$	$T_j = 125^\circ\text{C}$		1.5	
I_{RM}	Maximum Reverse Leakage Current	$V_R = 600\text{V}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		250	μA
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		500	
C_T	Junction Capacitance	$V_R = 200\text{V}$		36		pF

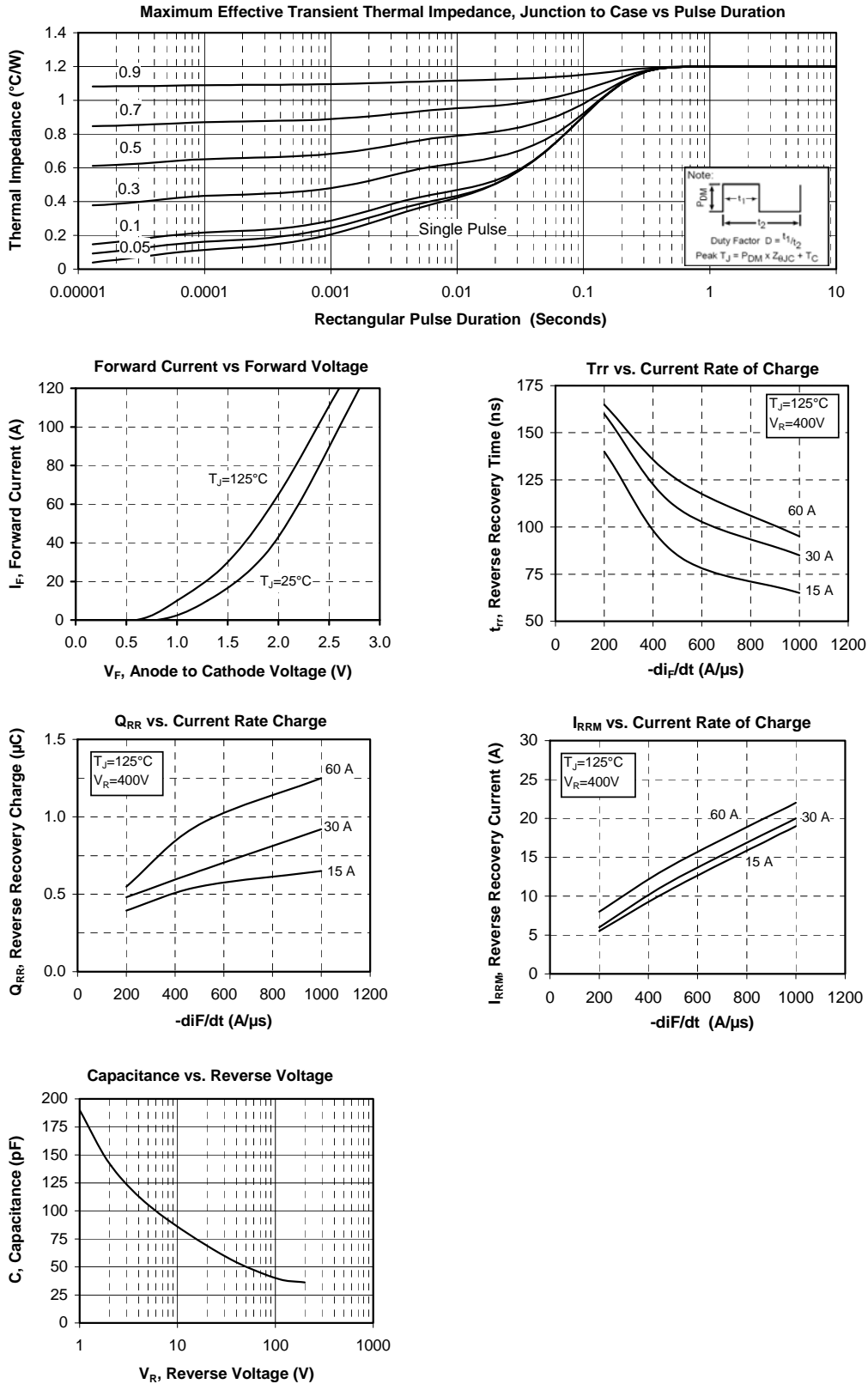
Dynamic Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_F = 30\text{A}$ $V_R = 400\text{V}$ $di/dt = 200\text{A}/\mu\text{s}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		25	ns
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		160	
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge		$T_j = 25^\circ\text{C}$		35	nC
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		480	
I_{RRM}	Reverse Recovery Current		$T_j = 25^\circ\text{C}$		3	A
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		6	
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_F = 30\text{A}$ $V_R = 400\text{V}$ $di/dt = 1000\text{A}/\mu\text{s}$	$T_j = 125^\circ\text{C}$		85	ns
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge				920	nC
I_{RRM}	Reverse Recovery Current				20	A

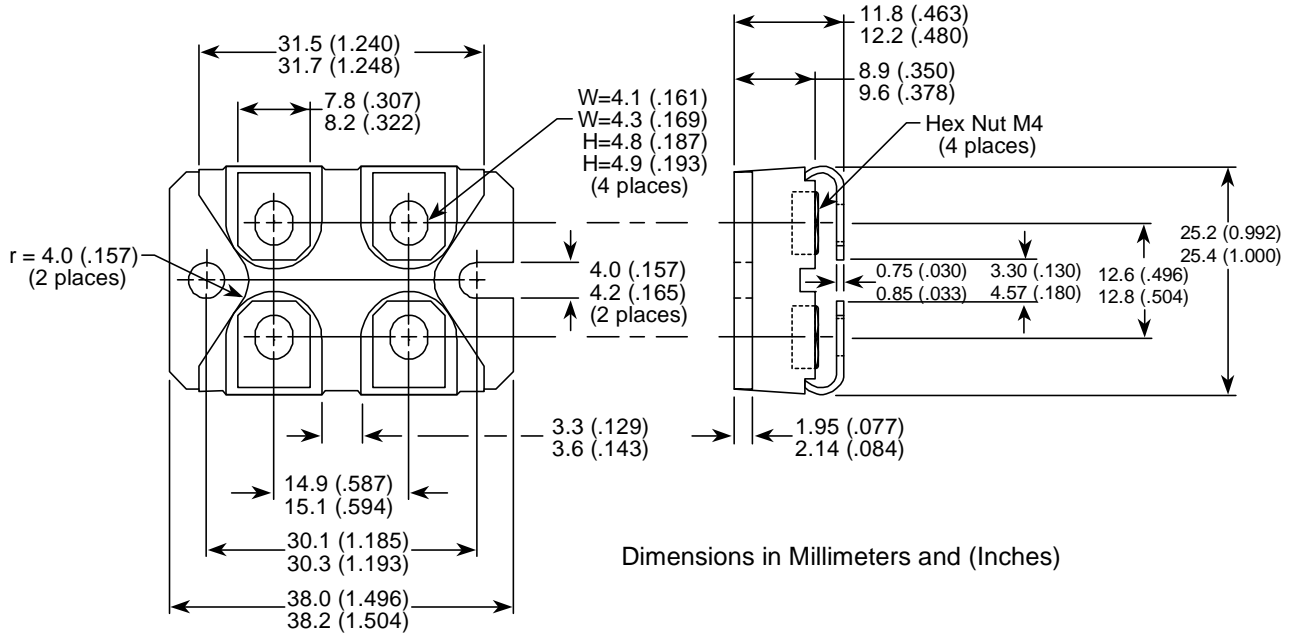
Thermal and package characteristics

Symbol	Characteristic	Min	Typ	Max	Unit
R_{thJC}	Junction to Case Thermal resistance			1.2	$^\circ\text{C}/\text{W}$
R_{thJA}	Junction to Ambient			20	
V_{ISOL}	RMS Isolation Voltage, any terminal to case $t = 1\text{ min}$, $I_{isol} < 1\text{mA}$, 50/60Hz	2500			V
T_J, T_{STG}	Storage Temperature Range	-55		175	$^\circ\text{C}$
T_L	Max Lead Temp for Soldering: 0.063" from case for 10 sec			300	
Torque	Mounting torque (Mounting = 8-32 or 4mm Machine and terminals = 4mm Machine)			1.5	N.m
Wt	Package Weight		29.2		g

Typical Performance Curve



SOT-227 (ISOTOP[®]) Package Outline



ISOTOP[®] is a registered trademark of ST Microelectronics NV

Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein

Microsemi's products are covered by one or more of U.S. patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 6,939,743 7,352,045 5,283,201 5,801,417 5,648,283 7,196,634 6,664,594 7,157,886 6,939,743 7,342,262 and foreign patents. U.S and Foreign patents pending. All Rights Reserved.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9